PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 06273297 A

(43) Date of publication of application: 30.09.94

COPYRIGHT: (C)1894,JPO&Japio

(51) Int. Ci

G01N 1/32 G01N 1/28

(21) Application number: 05083857

(71) Applicant:

CASIO COMPUT CO LTD

(22) Date of filing: 19.03.93

(72) Inventor:

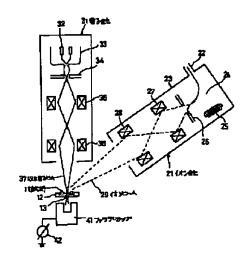
HOKARI KAZUSHI

(54) ETCHING BY ION BEAM

(57) Abstract:

PURPOSE: To prevent the excessive etching, obviating the necessity of drilling a small hole on a sample, independently of the kind of the sample.

CONSTITUTION: Irradiating the convergence electron beam 37 to the upper surface of a sample 11, ion beam 29 is irradiated to the upper surface of the sample 11, and the upper surface is gradually etching-processed. In this case, independently of the transparency of the sample 11, i.e., the kind of the sample 11, the convergence electron beam 37 does not pass through the sample 11, when the sample 11 is thick. When the sample 11 becomes sufficiently thin, the convergence electron beam 37 passes through the sample 11, and reaches a Faraday cup 41. Then, electron is adsorbed on the Faraday cup 41, and an ammeter 42 detects, thus adsorption and the irradiation of the ion beam 29 is suspended on the basis of the detection signal. Accordingly, the necessity of drilling a small hole on the sample 11 is obviated, and the excessive etching can be prevented.



(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-273297

(43)公開日 平成6年(1994)9月30日

(51)Int.Cl.⁵

識別配号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G 0 1 N 1/32 1/28 B 7519-2 J

F 7519-2 J

審査請求 未請求 請求項の数1 FD (全 4 頁)

(21)出願番号

特願平5-83857

(71)出願人 000001443

カシオ計算機株式会社

(22)出願日

平成5年(1993)3月19日

東京都新宿区西新宿2丁目6番1号

(72)発明者 保苅 一志

東京都八王子市石川町2951番地の5 カシ

オ計算機株式会社八王子研究所内

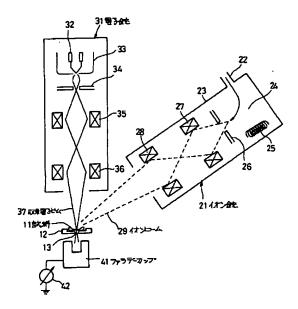
(74)代理人 弁理士 杉村 次郎

(54)【発明の名称】 イオンピームによるエッチング方法

(57)【要約】

【目的】 試料の種類に関係なく、且つ試料に小孔を開けることなく、エッチングし過ぎを回避する。

【様成】 収束電子ビーム37を試料11の上面に照射しながら、イオンビーム29を試料11の上面に照射して該上面を徐々にエッチングする。この場合、試料11が透明であるか不透明であるかに関係なく、つまり試料11の種類に関係なく、試料11が厚い場合には収束電子ビーム37が試料11を透過しない。そして、試料11が十分に薄くなった場合には、収束電子ビーム37が試料11を透過し、ファラデーカップ41に到達する。すると、ファラデーカップ41に電子が吸着され、これを電流計42が検出し、この検出信号に基づいてイオンビーム29の照射を停止する。したがって、試料11に小孔を開けることなく、エッチングし過ぎを回避することができる。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 試料に収束電子ビームを照射しながら前 記試料の一の面にイオンビームを照射して該一の面をエ ッチングし、前記収束電子ビームが前記試料を透過し得 る程度に前記試料が薄くなったとき、前記試料を透過し た前記収束電子ビームを電子検出器で検出し、該電子検 出器から送出される検出信号に基づいて前記イオンビー ムの照射を停止するようにしたことを特徴とするイオン ビームによるエッチング方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明はイオンビームによるエ ッチング方法に関する。

[0002]

【従来の技術】例えば透過型電子顕微鏡で観察するため の試料は、電子ビームが透過し得る程度(200nm以 下) にまで十分に薄くなっている必要がある。試料を十 分に薄くする方法としては、イオンビームによるエッチ ング方法がある。この方法は、例えば図2において一点 を照射し、これにより試料1の上面を徐々にエッチング して試料1を薄くする方法である。との場合、エッチン グし過ぎると、試料1中の観察したい部分が消失してし まうことがある。このようなことを回避するために、試 料1の上方からレーザ光3を照射しておき、そしてイオ ンビーム2によるエッチングによって試料1に小孔4が 開けられると、この小孔4を通ったレーザ光3を試料1 の下方に配置されたレーザ光検出器5によって検出し、 検出信号を図示しないイオンビーム制御回路に送出し、 これによりイオンビーム2の照射を停止してエッチング 30 を停止するようにしている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の このようなイオンビームによるエッチング方法では、試 料1がガラス等の透明なものである場合には、レーザ光 3を遮断することができないので、試料1として不透明 なものに限定されてしまうという問題があった。また、 エッチングし過ぎを回避するために試料1に小孔4を開 けているので、小孔4の部分に観察したい部分があった 場合には、観察したい部分が消失してしまうという問題 40 もあった。この発明の目的は、試料の種類に制限を受け ることなく、且つ試料に小孔を開けることなく、エッチ ングし過ぎを回避することのできるイオンピームによる エッチング方法を提供することにある。

[0004]

【課題を解決するための手段】との発明は、試料に収束 電子ビームを照射しながら前記試料の一の面にイオンビ ームを照射して該一の面をエッチングし、前記収束電子 ビームが前記試料を透過し得る程度に前記試料が薄くな ったとき、前記試料を透過した前記収束電子ビームを電 50 照射を停止するようになっている。

子検出器で検出し、該電子検出器から送出される検出信 号に基づいて前記イオンビームの照射を停止するように

したものである。

[0005]

【作用】この発明によれば、試料の種類に関係なく、試 料が厚い場合には収束電子ビームが試料を透過せず、試 料が十分に薄い場合には透過するので、試料を透過した 収束電子ビームを検出器で検出し、検出器から送出され る検出信号に基づいてイオンビームの照射を停止するよ 10 うにすると、試料の種類に制限を受けることなく、且つ 試料に小孔を開けることなく、エッチングし過ぎを回避 することができる。

[0006]

【実施例】図1はこの発明の一実施例を説明するための イオンビームによるエッチング装置の概略構成を示した ものである。とのエッチング装置は、試料11を保持す るための試料ホルダ12、試料ホルダ12の右斜め上方 に配置されたイオン銃21、試料ホルダ12の真上に配 置された電子銃31、試料ホルダ12の真下に配置され 鎖線で示す小片からなる試料1の上面にイオンピーム2 20 たファラデーカップ41等を備えている。このうち試料 ホルダ12の中央部には貫通孔13が設けられている。 【0007】イオン銃21は、図示しないガス源から導 入管22を介して装置本体23内のイオン化室24に不 活性ガス例えばAェガスを導入し、イオン化室24にお いて加熱されたフィラメント25からの熱電子放射によ りArイオンを発生させ、この発生したArイオンを引 出し電極26によって引出して加速し、この加速された イオンビームを収束レンズ27によって集めた後対物レ ンズ28によって試料11上に収束させることにより、 高い密度のイオンビーム29を試料11上に照射するよ うになっている。

> 【0008】電子銃31は、加熱されたフィラメント3 2から電子を放出し、この放出された電子をグリッド3 3で制御した後アノード34で加速し、この加速された 電子ビームを収束レンズ35によって集めた後対物レン ズ36によって試料11上に収束させることにより、収 **東電子ビーム37を試料11上に照射するようになって** いる。との場合、収束電子ビーム37のビーム径は0. 1~1 n m程度となるようになっている。

【0009】ファラデーカップ41は、電子を確実に吸 着して計量するための凹部を備えた導電体からなってい る。ファラデーカップ41には電流計42が接続され、 これにより電子検出器が構成されている。そして、電子 がファラデーカップ41に吸着されると、これを電流計 42が検出し、検出信号をイオン銃21のイオンビーム 制御问路(図示せず)に送出するようになっている。イ オン銃21のイオンビーム制御回路は、ファラデーカッ ブ41からの検出信号を受けると、直ちにまたは予め設 定された一定の時間が経過した後にイオンピーム29の

【0010】さて、このエッチング装置で試料11をエ ッチングする場合には、電子銃31から収束電子ビーム 37を試料11の上面に照射しながら、イオン銃21か らイオンビーム29を試料11の上面に照射して該上面 を徐々にエッチングする。この場合、イオンの質量が大 きいので、イオンビーム29を試料11の上面に照射し て衝突させると、試料11をエッチングすることができ る。一方、電子の質量はきわめて小さいので、強大な加 速エネルギを与えないかぎり、試料11をエッチングす あるかに関係なく、つまり試料11の種類に関係なく、 試料11が厚い場合には収束電子ビーム37が試料11 を透過せず、したがってファラデーカップ41に電子が 吸着されることがない。

【0011】そして、収束電子ビーム37が試料11を 透過し得る程度(200 n m以下)に試料11が薄くな った場合には、収束電子ビーム37が試料11を透過 し、さらに試料ホルダ12の貫通孔13を通った後ファ ラデーカップ41に到達する。すると、ファラデーカッ ブ41に電子が吸着され、これを電流計42が検出し、 検出信号をイオン銃21のイオンビーム制御回路に送出 する。イオン銃21のイオンビーム制御回路は、ファラ デーカップ41からの検出信号を受けると、直ちにまた は予め設定された一定の時間が経過した後にイオンビー ム29の照射を停止する。ととで、一定の時間とは、例 えば試料11の厚さが200nmとなったとき、収束電 子ピーム37が試料11を透過したとすると、この時点* *から試料11に対するエッチングを継続しても試料11 に小孔が形成されない時間のことをいう。したがって、 試料11に小孔を開けることなく、エッチングし過ぎを 回避することができ、観察したい部分が不要に消失しな いようにすることができる。

[0012]

【発明の効果】以上説明したように、この発明によれ ば、試料を透過した収束電子ビームを検出器で検出し、 検出器から送出される検出信号に基づいてイオンビーム ることはない。また、試料 1 1 が透明であるか不透明で 10 の照射を停止するようにしているので、試料の種類に制 限を受けることなく、且つ試料に小孔を開けることな く、エッチングし過ぎを回避することができ、ひいては 試料の種類に関係なく、観察したい部分が不要に消失し ないようにすることができる。

【図面の簡単な説明】

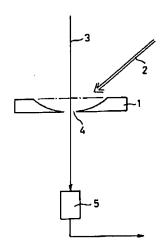
【図1】 この発明の一実施例を説明するためのイオンビ ームによるエッチング装置の概略構成図。

【図2】従来のイオンビームによるエッチング方法を説 明するために示す概略図。

20 【符号の説明】

- 11 試料
- 21 イオン銃
- 29 イオンビーム
- 31 電子銃
- 37 収束電子ピーム
- 41 ファラデーカップ

【図2】



【図1】

